

BANANA PEELER®

Инструмент для зачистки полупроводниковой экранирующей оболочки

- Глубина снятия от 1 до 90 мил (0,025 - 2,286 мм)
- Для «удаляемой» полупроводниковой экранирующей оболочки с кабелей URD
- Зачистка с помощью одной руки путем кольцевого и затем продольного среза
- Пружинный блок лезвия обеспечивает постоянную глубину зачистки
- Кабельная направляющая с тефлоновым покрытием
- Аккуратное удаление полупроводниковой экранирующей оболочки без повреждения находящейся под ней изоляции
- Доступны метрические исполнения (см. таблицу ниже)
- Возможность фиксации настройки
- Сделано в США
- Сменное лезвие: 34230
- Длина: 9,4 дюймов (239 мм)
- Вес: 13 унций (369 г)



Удаление мягких резиновых оболочек

Модели	Наружн. диаметр кабеля RCC	Деталь №
BP AR	0,38 - 0,75 дюйма (9,652 - 19,05 мм)	36402
BP 1AR	0,38 - 0,75 дюйма (19,05 - 19,05 мм)	
BP 2AR	1,25 - 1,95 дюйма (31,75 - 49,53 мм)	

Глубина лезвий варьируется от 50 мил (0,050 дюйма) до 140 мил (0,140 дюйма)

Метрические инструменты для зачистки

Модели	Наружн. диаметр кабеля RCC	Деталь №
BP 1A-M	19,05 - 27,95 мм	42220
BP 1AH-M	27,95 - 33,00 мм	42335
BP2A-M	31,75 - 44,45 мм	42336

Глубина лезвий варьируется от 0,0254 мм до 2,30 мм

Удаление полупроводниковой оболочки

Модели	Наружн. диаметр кабеля RCC	Деталь №
BP A	0,38 - 0,75 дюйма (9,652 - 19,05 мм)	34190
BP 1A	0,75 - 1,10 дюйма (19,05 - 27,94 мм)	
BP2AR	1,10 - 1,95 дюйма (27,94 - 49,53 мм)	
BP A	0,38 - 0,75 дюйма (31,75 - 19,05 мм)	34615
BP2AR	1,75 - 1,95 дюйма (44,45 - 49,53 мм)	
BP2AR	1,95 - 1,95 дюйма (49,53 - 49,53 мм)	
BP A	0,38 - 0,75 дюйма (50,8 - 19,05 мм)	35330

Глубина лезвий варьируется от 1 мил (0,001 дюйма) до 90 мил (0,090 дюйма).

Другие размеры доступны под заказ.